

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Techwayson Holdings Limited

德維森控股有限公司*

(開曼群島註冊成立之有限公司)

2001/02中期業績報告資料補充

就本公司之中期業績報告，本公司根據創業板上市規則第18.41(2)條，第18.41(4)條，第18.41(6)至18.41(9)條及第18.41(12)條之規定就資本結構，重大投資，分類資料、僱員資料、資產抵押、重大投資及財政資產、及或有負債方面提供補充資料。

德維森控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）就創業板上市規則第18.41(2)條，18.41(4)條，第18.41(6)至18.41(9)條及第18.41(12)條之規定，對本公司於二零零二年二月五日刊發截至二零零一年十二月三十一日止六個月之中期業績報告（「中期業績報告」）中「管理層討論及分析」一節提供以下資料。

資本結構

於二零零一年十二月三十日，本集團未償還貸款主要以港元為幣值，並無任何抵押及利息以倫敦銀行同業拆息利率加壹厘支付。於二零零一年六月三十日，本集團並無任何借貸及長期貸款。本集團於截至二零零一年十二月三十一日止六個月及二零零零／零一年度並無獲授任何銀行融資。本集團收入主要以港元及人民幣為幣值及本集團有足夠資金以償還到期之債務。本集團於財務風險、匯率及利率風險管理上，採取謹慎的政策。因此本集團所受到之匯兌波動影響輕微，故甚少需要使用金融工具以作對沖。

重大投資

於二零零一年九月，本集團購入銅陵華瑞電子材料有限公司（「銅陵」）之18.52%實際權益作為長期性投資，其乃在中國成立的中外合資企業公司。銅陵主要從事生產及分銷(i)印刷電路板所需的FR-4環氧覆銅箔壓板；及(ii)多層印制電路用薄板和剛性板材料。於二零零一年十二月

三十一日銅陵記錄的淨資產值約為人民幣64.51百萬元(於二零零一年八月三十一日：約為人民幣61.68百萬元)。截至二零零一年十二月三十一日止財政年度，銅陵並沒有宣派股息，故本集團於期間並無在該項投資獲取任何股息收入。

分類資料

由於內地地產市場持續向好，對優質的商業和住宅樓宇的需求均愈來愈大。於截至二零零一年十二月三十一日止六個月內，樓宇自動化方面對本集團的業績有顯著貢獻。雖然樓宇自動化市場競爭激烈，而且邊際利潤只有約百分之四十七，但該市場潛力龐大，本集團期望以客戶提供整體方案的能力而受惠。地產市場趨勢可望持續，因此樓宇自動化產品將成為本年度主要收入來源。

工業自動化方面，傳統工業如鍊油、鍊鋼等市場發展趨緩，但邊際利潤仍維持於百分之五十八的高水平。本集團正發展新興產業的自動化市場以擴大市場基數。雖然於回顧期內該部份的盈業額下降。但本集團現時對該市場尤其是與基建相關行業之前景仍表樂觀。

僱員資料

截至二零零一年十二月三十一日止六個月，本集團記錄之員工成本約為人民幣3,607,000元較去年同期約為人民幣4,688,000元下降了23%。員工成本下降乃精簡員工人數所致並由約一百二十名員工(於二零零零年十二月三十一日)減少至約一百名員工(於二零零一年十二月三十一日)。本集團乃根據僱員之資歷及業內之市場薪酬水平制訂僱員的薪酬福利，並設立獎勵計劃，如酌情花紅及其他優異表現獎金，按員工表現而發放，以資鼓勵，本集團亦為所有員工設有強制性公積金、醫療福利，及外間培訓課程。

資產抵押

於二零零一年十二月三十一日及二零零一年六月三十日，本集團之資產並無用作任何抵押。

重大投資及財政資產

除已載於本公司於二零零一年一月三十一日刊發之招股書內「業務目標及未來前景」的項目，本集團並無任何作重大投資或購入重大資本資產計劃的重大改變。

或有負債

於二零零一年十二月三十一日及二零零一年六月三十日，本集團並無任何或有負債。

承董事會命
主席
史琿

香港，二零零二年三月十五日

本公佈乃遵照《創業板證券上市規則》之規定提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整、且無誤導成份；(2)公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)公佈所表達之一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公告將於發出日期起計連續最少七日在創業板「最新公司公告」頁內刊登及刊登於德維森控股有限公司之網站www.techwayson.com.hk。